



RE212-HP

- Papel endurecido con resina fenolada FR2 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Protección orgánica de la superficie (OSP)
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 38 x 61 nodos de soldadura 2,10 mm Ø
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Todas las islas de soldadura están unidas por pistas conductoras horizontales y verticales
- La interrupción manual de las pistas conductores finas facilita la elaboración sencilla de un diseño propio
- Tamaño 100 x 160 mm